

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）10:00-11:00
- 会议召开方式：视频录播+网络文字互动
- 网络互动网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

一、说明会类型

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020 年年度报告》，为加强和投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

为便于广大投资者全面深入了解公司 2020 年度经营成果、财务状况及利润分配方案，本公司现就 2020 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 10 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券管理部邮箱 bpsemi@bpsemi.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议时间：2021 年 5 月 14 日 10:00—11:00

会议方式：视频录播+网络文字互动

会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员

参加本次说明会人员包括：公司董事长、总经理胡黎强先生，财务负责人、董事会秘书汪星辰先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）10:00—11:00 登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线观看本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券管理部

联系电话：021-51870166

联系邮箱：bpsemi@bpsemi.com

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日